二极管

PN结

多子少子

多子浓度取决于参杂浓度, 少子浓度取决于温度

形成过程

多子扩散 → 形成内建电场 → 少子漂移 → 扩散漂移动态平衡

正向特性

外电源正极接P极,负极接N极,正向电场削弱内建电场,少子漂移减少,主要由多子扩散产生电流,方向为 $P \to N$

温度升高,多子扩散加剧,正向电流增大,在相同的电流下,电压减小,所以导通电压减小, $V_{D(on)}$ 减小。

反向特性

外电源正极接N极,负极接P极,外加电场增强内建电场,少子漂移增强,主要由少子漂移产生电流,方向为 $N\to P$,少子浓度远小于多子浓度,此时漂移电流是非常微小的,如果继续增大反向电压,忽略多子通过阻挡层,反向电流几乎全由少子漂移产生,因为少子浓度很小,此电流与外电压大小无关,称为反向饱和电流 I_s

温度升高,激发出的少子浓度增加,反向饱和电流增加, I_s 增大。

击穿特性

雪崩击穿: E较大, 少子将共价键中的电子碰撞出来

齐纳击穿: 参杂浓度高,E比较小,内建电场将价电子从共价键中拉出来

稳压特性

PN击穿后,电流比变化很大,电压几乎不变,可以利用此特性制作稳压二极管。用 V_Z 表示稳压值, I_Z 表示稳压时的电流。

但要注意使 $I_{Zmin} < I_Z < I_{Zmax}$,前者使二极管被击穿,后者防止PN结不被烧坏。

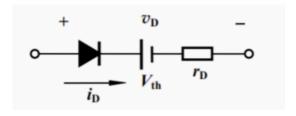
电路分析方法

理想二极管

V>0导通,V<0断路

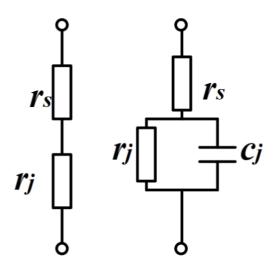
大信号模型

将导通后的二级管作为电压源,电压源的大小为开启电压 V_{on} (又叫导通电压), R_D 是二极管的体电阻,一般忽略



小信号模型

 r_j 是肖特基电阻,只在正向导通时有。 r_s 是中性区电阻,与PN结材质有关

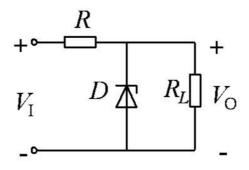


 r_j 的大小为:

$$r_j = rac{V_T}{I_Q} = rac{26}{I_Q}(\Omega)$$

 r_s 比 r_j 小很多,一般不考虑

稳压电路



R的作用是限流,输出电压 $V_o=V_Z$,稳压管的稳压值。

为保证稳压管的电流小于 I_{Zmax} ,求R的最小值:

先求稳压管支路可能通过的最大电流,让 $R_L o \infty$,电流全部通过稳压管,再让 V_I 取最大值

$$R_{min} = rac{V_{Imax} - V_{Z}}{I_{Zmax}}$$

为保证二极管可靠击穿,求 R_L 最小值 (R取最小值):

 R_L 取最小,一部分电流会通过 R_L ,通过R的电流:

$$I = \frac{V_I - V_O}{R}$$

通过 R_L 的电流

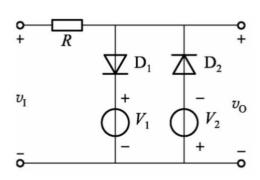
$$I_L = I - I_{Zmin} = rac{V_O}{R_L}$$

可以得到

$$R_L = rac{V_o}{rac{V_I - V_O}{R} - I_{Zmin}}$$

要使 R_L 最小,可以使 V_I 最小。

限幅电路



双向限幅电路

 D_1 导通, D_2 截止

$$\begin{cases} V_I - V_1 > 0 \\ -V_2 - V_I < 0 \end{cases}$$

得到 $V_I > V_1$,此时 $V_D = V_I - V_1$

 D_1 截止, D_2 导通

$$\begin{cases} V_I - V_1 < 0 \\ -V_2 - V_I > 0 \end{cases}$$

得到 $V_I < -V_2$,此时 $V_D = -V_2 - V_I$

 D_1 截止, D_2 截止

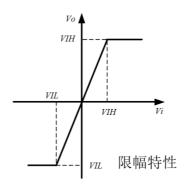
$$\begin{cases} V_I - V_1 < 0 \\ -V_2 - V_I < 0 \end{cases}$$

得到 $-V_2 < V_I < V_1$

 D_1 导通, D_2 导通

$$\begin{cases} V_I - V_1 < 0 \\ -V_2 - V_I < 0 \end{cases}$$

画出 V_o 关于 V_I 的图像



判断二极管是否导通

先假设二极管断开,再计算二极管两端电位判断假设是否成立。